

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2023-012

关于深圳全资子公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，根据公司战略发展规划，结合中央出台的一系列重大政策，高规格、高定位支持粤港澳大湾区快速发展，公司在粤港澳大湾区设立全资子公司深圳惠丰半导体材料有限公司。该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2023年1月10日公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资（设立子公司）的公告》（公告编号：2023-006）。

近日，全资子公司深圳惠丰半导体材料有限公司已完成工商注册登记，并取得由深圳市市场监督管理局核发的营业执照。

二、营业执照的基本信息

统一社会信用代码：91440300MA5HN0LY93

名称：深圳惠丰半导体材料有限公司

注册资本：壹仟万元整

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2023年02月07日

法定代表人：王军

经营住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号2栋同力兴工业厂区308

经营范围：一般经营项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子

专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、备查文件

《深圳惠丰半导体材料有限公司营业执照》

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日